

前言

熱門的IoT資安,緊急狀況的資料救援,遊戲機破解,衛星訊號破解,FBI 未能解開的iphone.等

其實本質都是基於電子工程與資訊科學的軟硬相結合技術

且看OSSLab 分享實際案例硬體資安解業障之路.

講師介紹

Thx(熊大)

Hitcon 2015 ,2012 講師
工信部高級資料恢復工程師
OSSLab 開放軟體實驗室創辦人



不是這樣閒的當硬體駭客

為何要Hack硬體

不受原廠的限制.掌握系統權限,或是修改原廠所封鎖的限制,
方法手段:更換韌體,額外mod改裝,假送或攔截電子訊號協議等..

其目的通常如下：

- 1.好奇心:(研究 for fun,習慣root)
- 2.利益價值:(維修,盜版,資料救援)
- 3.特定用途:(國家利益)

1. 好奇心 , 研究 for fun, 習慣root

收費衛星節目，使用 CV12 共享盒，

這是電子協議relay破解

2.利益價值:維修,盜版

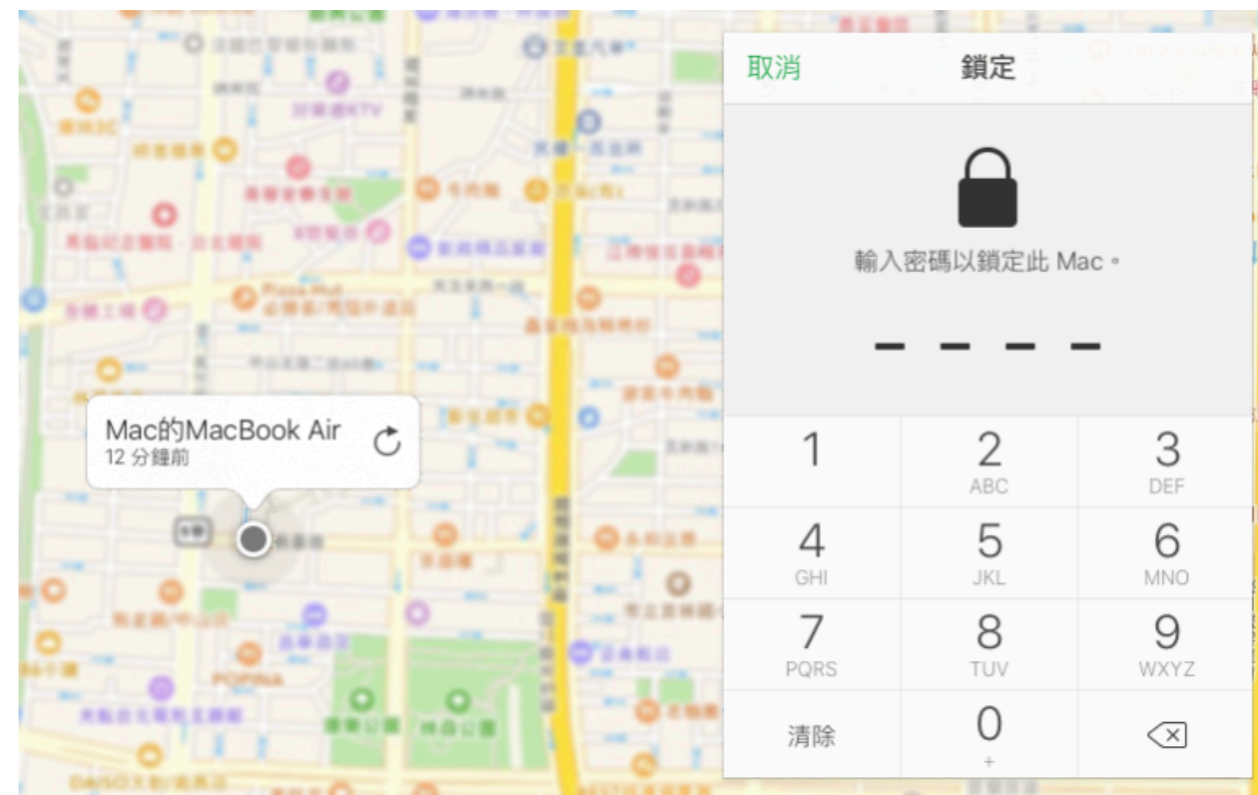
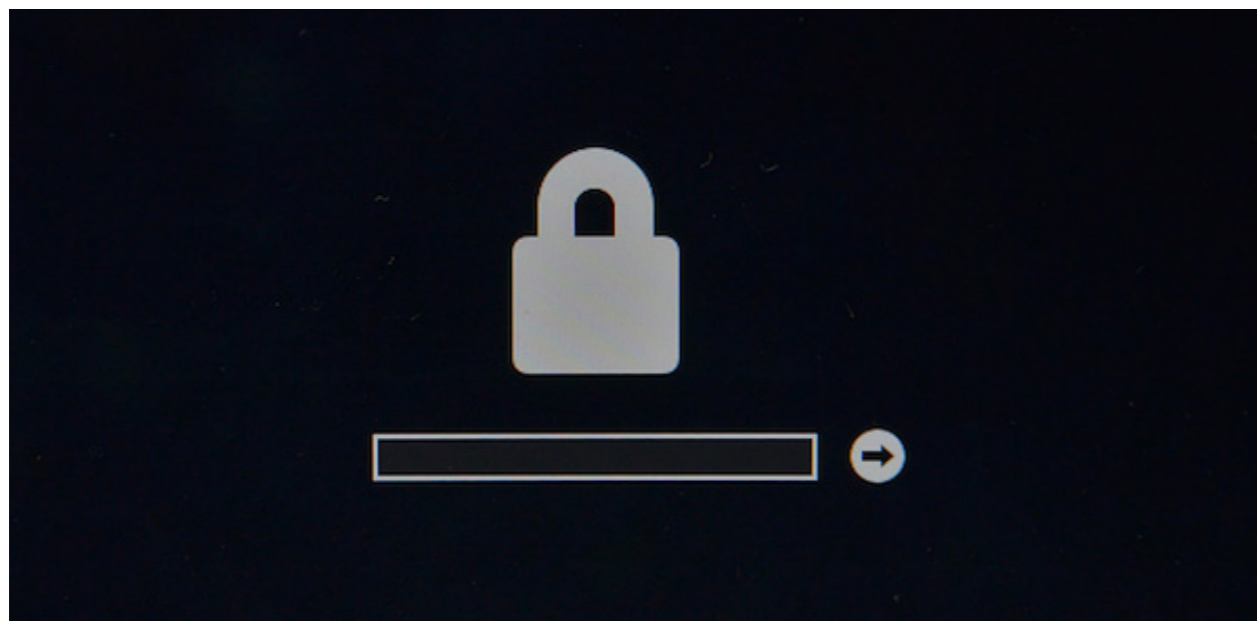
汽車

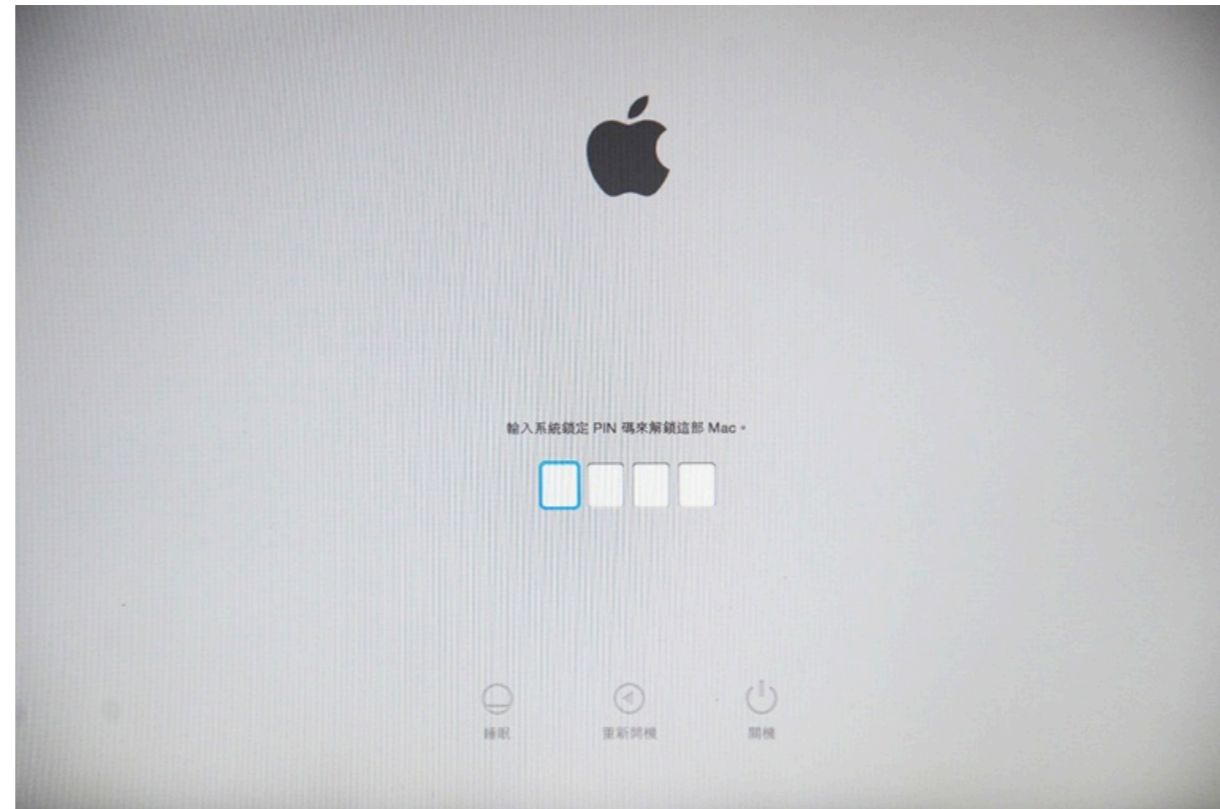
3. 利益價值

Iphone 5C



Macbook Efi破解





增加winhex 序號位置圖片 搜集一堆 bios圖片

概覽 顯示器 儲存空間 記憶體 支援 服務



macOS High Sierra

版本 10.13

MacBook Pro (13-inch, Early 2011)

處理器 2.3 GHz Intel Core i5

記憶體 16 GB 1333 MHz DDR3

啟動磁碟 Macintosh HD

顯示卡 Intel HD Graphics 3000 512 MB

序號 C17FGFZ5DH2G

[系統報告...](#) [軟體更新...](#)

™ and © 1983-2017 Apple Inc. 保留一切權利。 許可協議

PC板卡破解

用IDA反組譯原廠工具韌體程式

讓原本OEM廠硬體 可以用原廠版本韌體<https://marcan.st/2016/05/crossflashing-the-fujitsu-d2607/>

修改使用時間 翻新與仿冒硬體

修改硬碟型號 ,通電時間,汽車里程

3.for 特定用途:

iot資安,

HDD與SSD Data recovery:

從 泄露的工廠技術終端文件 破解

工廠指令集的原由:生產與維修

Live Demo 以終端指令 做Seagate ATA Password破解

我在路上撿到工廠指令手冊



請你跟我這樣做(一)

Seagate F3 Serial Port Diagnostics

F3 串行端口诊断命令

中文翻译

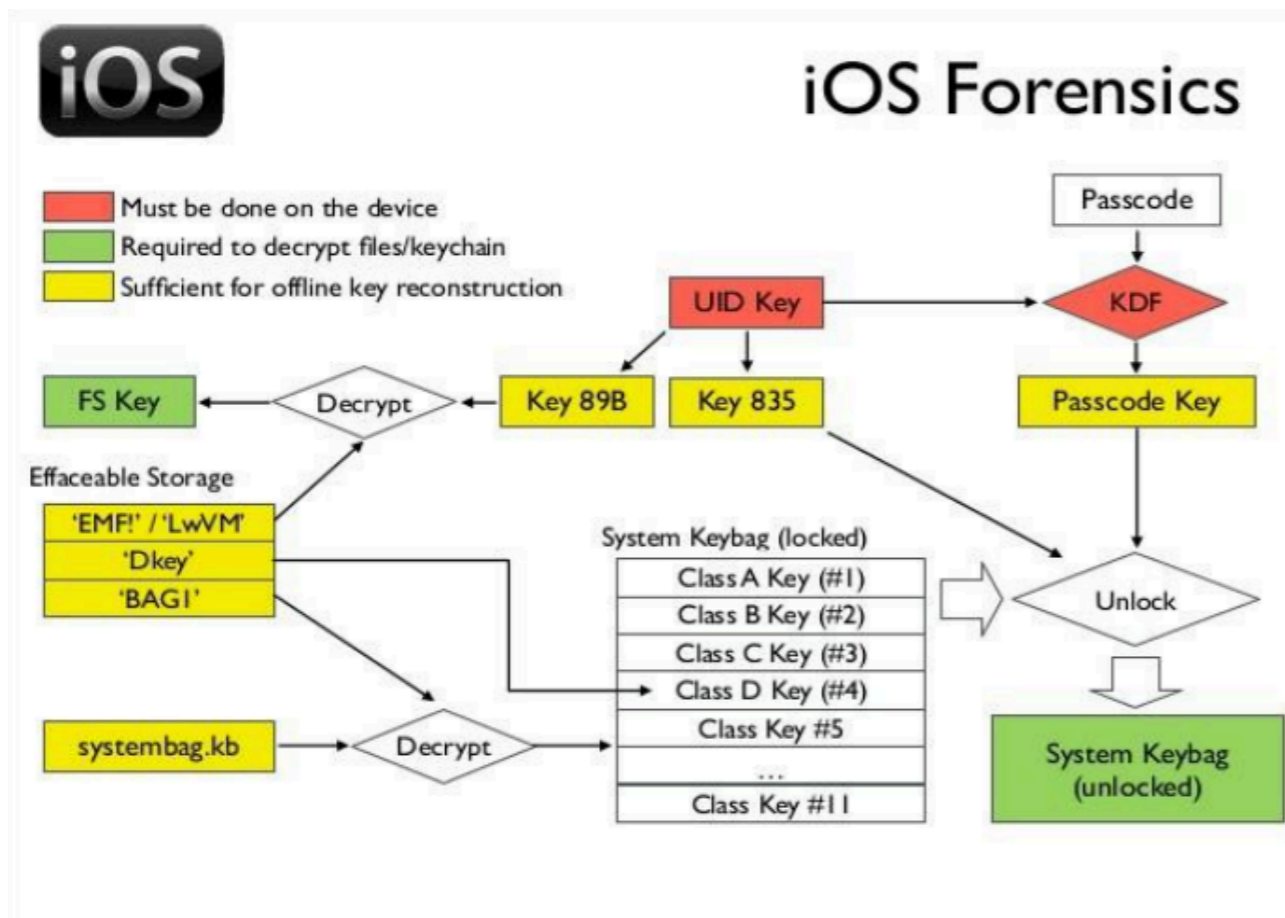
(Rev.TR30)

iPhone 5C NAND 鏡像攻擊

在此案例，公開演示了Iphone5C的工作原型和真實硬體鏡像的過程，雖然此過程仍可改進，但它仍然是一個成功的概念驗證項目。

此外，還揭示了Iphone 5C中NAND記憶體分配相關的一些可靠性問題。

IOS鑑識



IOS的加密密鑰管理如圖所示，唯一的UID Key用於計算解鎖”System Keybag”的密碼密鑰。

UID Key被硬編碼在主SoC中，並且是CPU硬體安全引擎的一部份。

Iphone 5C 密碼安全性



若啟用安全性，啓動或喚醒時Iphone要求輸入密碼。

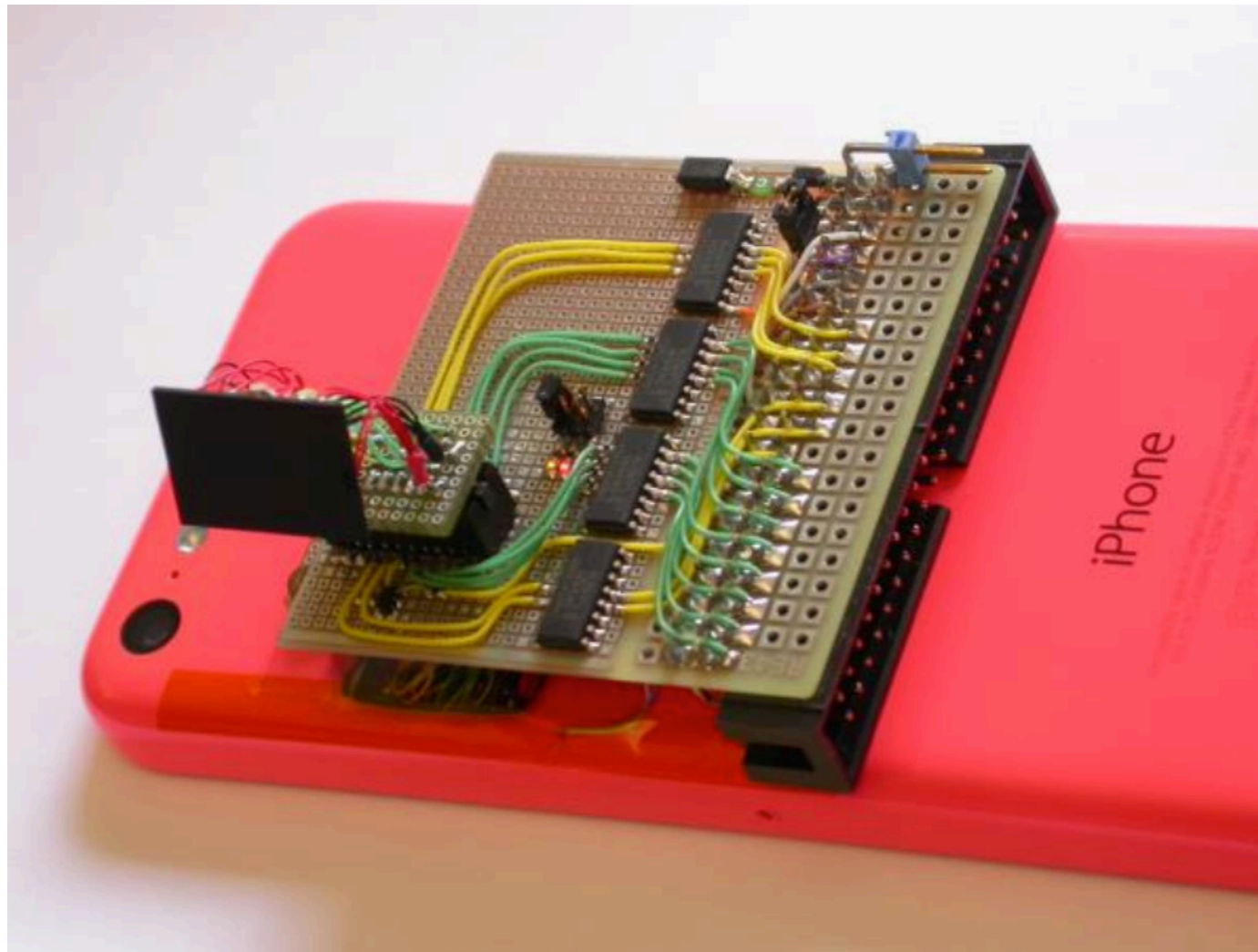
在連續5次不正確的嘗試之後，時間增加到1分鐘;然後5分鐘;10分鐘;最後60分鐘。

在連續10次錯誤後可選擇刪除所有數據。



NAND拆解後，為補助信號分析，連接到一個小型連接器。

**匹配連接器焊接在主板上，跟
NAND連接。**



為了可靠竊聽，PCB版用緩衝器建成。

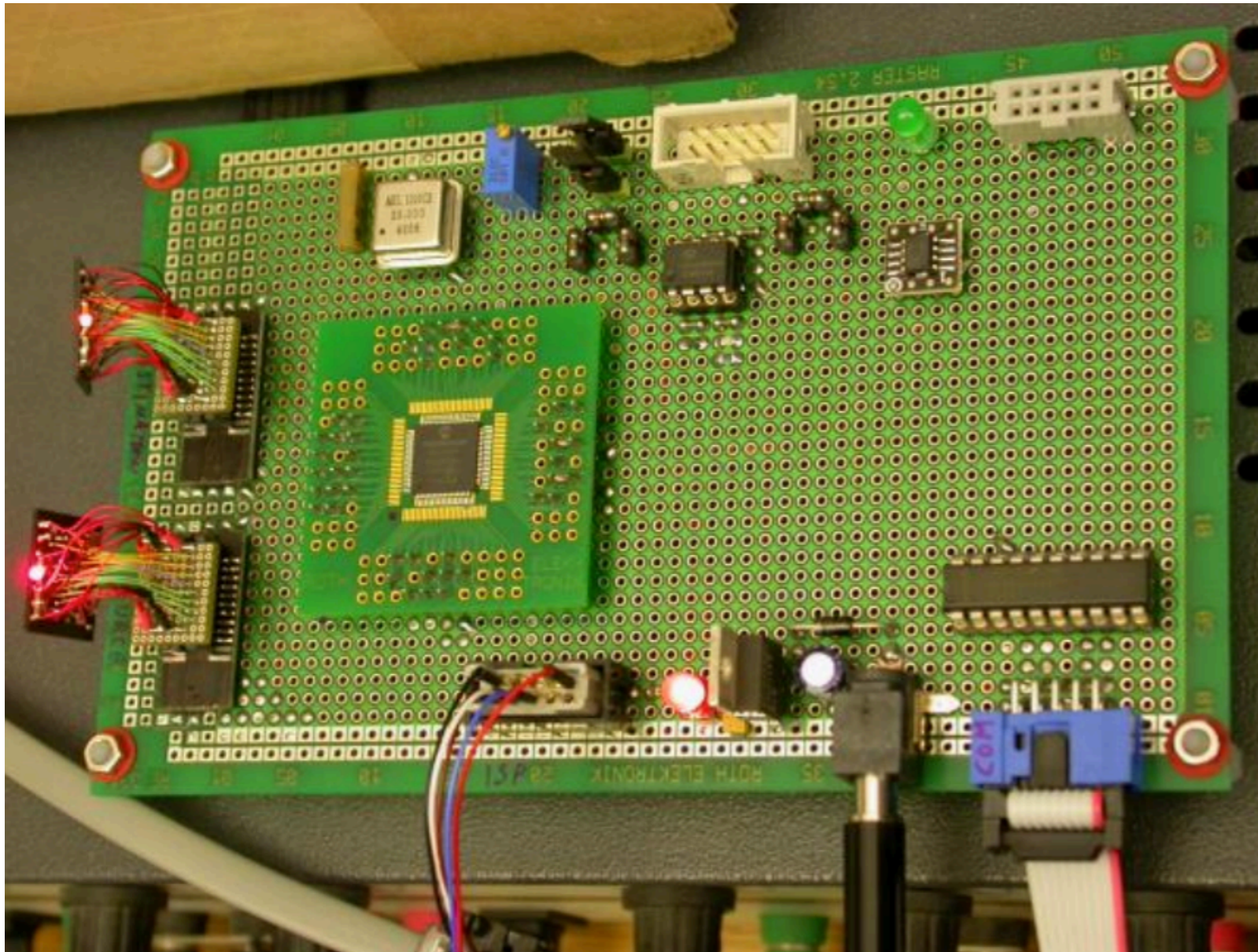
示波器及邏輯分析儀可用於訊號收集，毋須擔心探頭導線的高電容和低電阻導致NAND通信信號過載。

協議測試



為了調式所有用於NAND通訊的定制命令，製作一個簡易的適配器電纜，用於將帶有NAND晶片的中間板插入自製的通用編程器。

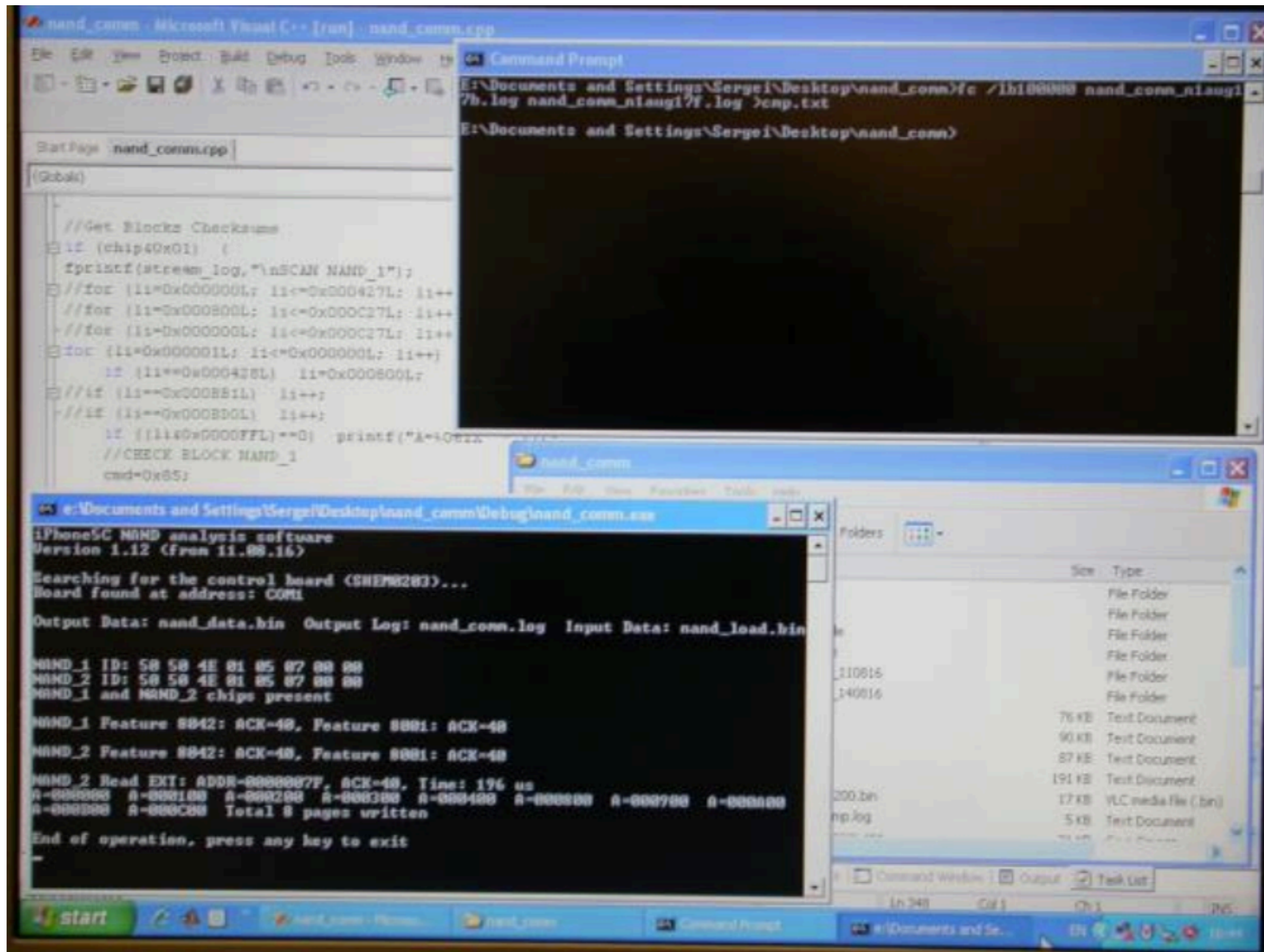
備份



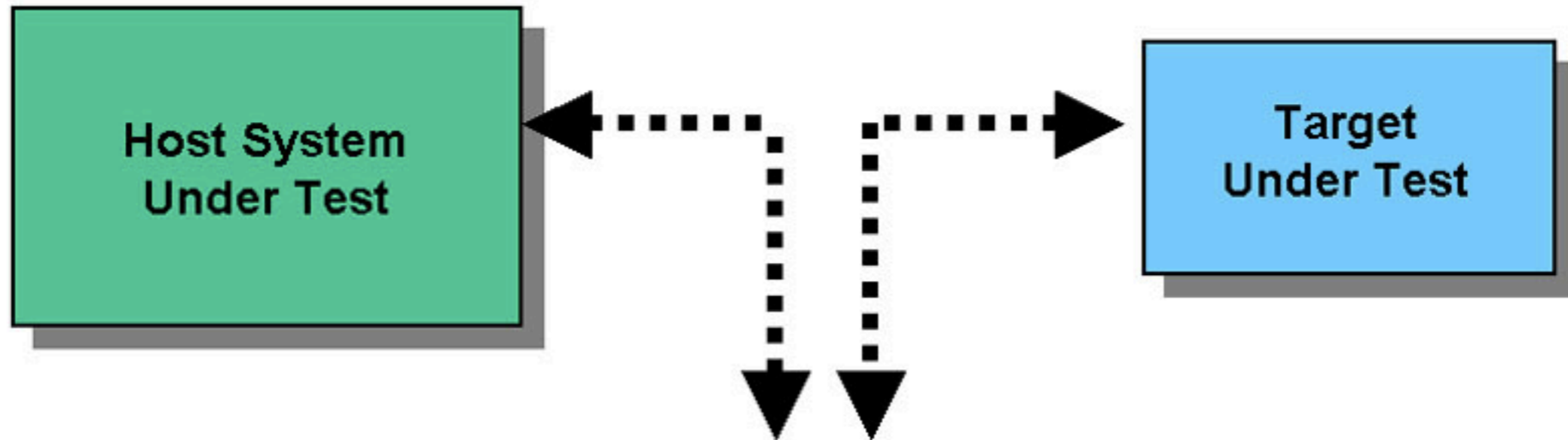
為了要創建NAND備份，建立一個基於硬體PMP接口，

Microchip
PIC24EP512GP806微
控制器來當作此版核
心。

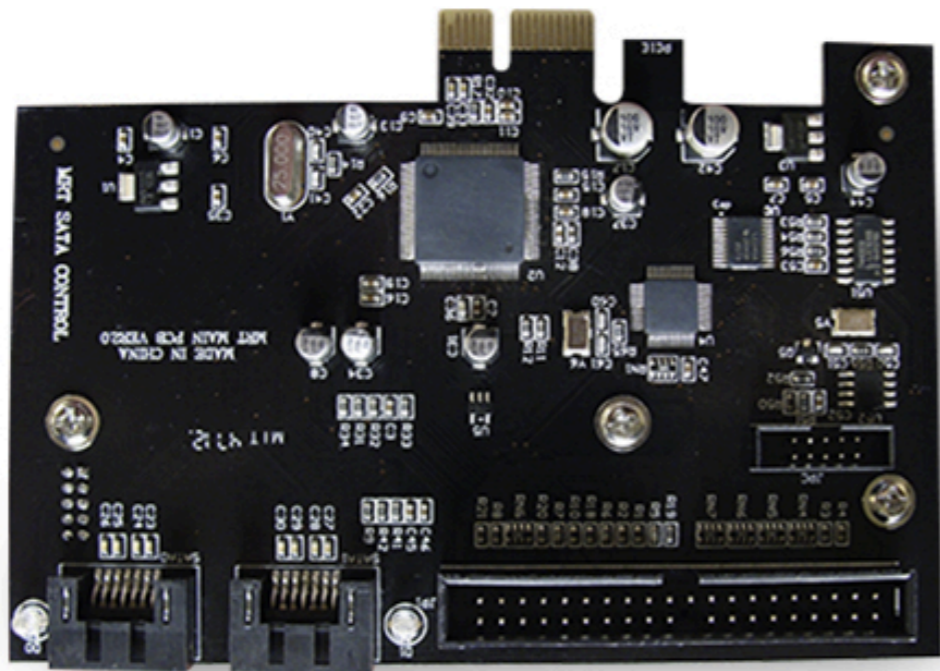
r



SATA 邏輯分析儀



資安硬體界的黑吃黑



整理上述的 example 手法 其實整理如下

- 1.弄到泄露的工廠技術文件指令集或電路圖,內部工具軟體,韌體升級軟體,非官方的
- 2.看懂電路圖,分類電子協議
- 3.Sniffer 電子協議
(SATA邏輯分析儀,跟其他邏輯分析儀)
- 4.物理Dump ROM ,NAND等.
- 5.分析 dump rom 或FW bin,通過IDA反組譯韌體 跟原廠工具程式 韌體升級程式
- 6.找到物理測試接口(JTAG)做動態反組譯
- 6..Fuzzy 窮舉可能的命令代碼

硬體容易被破解與入侵的狀況

- 1.未加密的bootloader
 - 2.未加密Firmware (bootloader與檔案層)
 - 3.未阻斷debug物理接點
 - 4.fuse 未寫防止寫入或讀取的 soc.
 - 5.洩漏的工廠技術文件與程式
- 原廠工具軟體 韌體工具 韌體 沒有做好下面..
- 5.未防範Fuzzing 暴力破解
 - 6.未加殼
 - 7.未檢測中斷

如何做一名硬體駭客？

1.動手做最重要

2.好奇心

3.不懂就問或查資料.

Enjoy Hacking Hardware!